



2026 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー  
代 表 者 名 代表取締役社長 名屋佑一郎  
(コード番号:6787 東証プライム)  
問 い 合 わ せ 先 社 長 室 榮 喜 俊 介  
T E L 0 4 6 7 - 7 6 - 6 0 0 1

ユニマイクロンジャパン株式会社の株式取得に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、台湾の電子回路基板メーカーの欣興電子（ユニマイクロン、以下「UMTC」）の子会社であるユニマイクロンジャパン株式会社（以下、「UMJ」）の発行済株式の全部を取得し、完全子会社化することに向けた基本合意の締結を機関決定し、本日付で締結いたしましたのでお知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

当社は、電子回路基板の需要拡大に対応するため、ベトナムにおいて工場建設を進めておりますが、日本国内においても早期に生産能力拡大を実現するためUMJを買収することといたしました。

UMTCは、グループ全体の経営戦略および、UMJが日本企業によって運営されることで、企業の持続的な発展、従業員のキャリア形成にプラスの効果が期待できることを考慮し、本株式譲渡案件を推進することといたしました。

今後当社は、ベトナムへの集中を避けるためにも国内の早期能力拡大を図り、当社グループの更なる企業価値の向上を目指してまいります。

2. 異動する子会社（UMJ）の概要

|                                 |                        |                  |             |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| (1) 名称                          | ユニマイクロンジャパン株式会社        |                  |             |
| (2) 所在地                         | 北海道恵庭市戸磯 573-19        |                  |             |
| (3) 代表者の役職・氏名                   | 代表取締役社長 李 長明           |                  |             |
| (4) 事業内容                        | プリント配線板の製造販売           |                  |             |
| (5) 資本金                         | 4 億 5 千 2 百万円          |                  |             |
| (6) 設立年月日                       | 1984 年（昭和 59 年）6 月 1 日 |                  |             |
| (7) 大株主及び持株比率                   | Unimicron Group 100%   |                  |             |
| (8) 当社と当該会社との間の関係               | 資本関係                   | 該当事項はありません。      |             |
|                                 | 人的関係                   | 該当事項はありません。      |             |
|                                 | 取引関係                   | 電子回路基板を購入しております。 |             |
| (9) 当該会社の最近 3 年間の単独経営成績及び単独財政状態 |                        |                  |             |
| 決算期                             | 2024 年 3 月期            | 2025 年 3 月期      | 2026 年 3 月期 |
| 純資産（百万円）                        | △1,353                 | △1,316           | △1,045      |
| 総資産（百万円）                        | 7,744                  | 8,161            | 8,004       |
| 1 株当たり純資産（円）                    | △38,517                | △36,514          | △27,614     |
| 売上高（百万円）                        | 4,948                  | 7,238            | 7,993       |
| 営業利益（百万円）                       | △499                   | △369             | △594        |
| 経常利益（百万円）                       | △440                   | △412             | △646        |
| 1 株当たり当期純利益（円）                  | △13,696                | △11,448          | △16,628     |
| 1 株当たり配当金（円）                    | 0                      | 0                | 0           |

### 3. 株式取得の相手先の概要

|                               |                   |              |              |
|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| (1) 名称                        | 欣興電子              |              |              |
| (2) 所在地                       | 台湾桃園市龜山区山鶯路 179 号 |              |              |
| (3) 代表者の役職・氏名                 | 董事長 簡山傑           |              |              |
| (4) 事業内容                      | 電子回路基板製造          |              |              |
| (5) 資本金                       | 16,412,916(千台湾\$) |              |              |
| (6) 設立年月日                     | 1990/1/25         |              |              |
| (7) 当社と当該会社との間の関係             | 資本関係              | 該当事項はありません。  |              |
|                               | 人的関係              | 該当事項はありません。  |              |
|                               | 取引関係              | 該当事項はありません。  |              |
| (8) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 |                   |              |              |
| 決算期                           | 2023 年 12 月期      | 2024 年 12 月期 | 2025 年 12 月期 |
| 連結純資産 (千台湾\$)                 | 96,284,493        | 99,587,073   | 107,007,077  |
| 連結総資産 (千台湾\$)                 | 216,005,530       | 230,846,946  | 255,791,612  |
| 1株当たり連結純資産 (台湾\$)             | 63.13             | 65.09        | 69.96        |
| 連結売上高 (千台湾\$)                 | 104,036,151       | 115,373,282  | 131,240,882  |
| 連結営業利益 (千台湾\$)                | 8,919,919         | 5,116,677    | 6,674,372    |
| 親会社の所有者に帰属する連結当期純利益 (千台湾\$)   | 12,225,102        | 5,556,014    | 7,550,490    |
| 1株当たり連結当期純利益 (台湾\$)           | 7.78              | 3.34         | 4.38         |

### 4. 日程

|               |                  |
|---------------|------------------|
| (1) 株式譲渡契約締結日 | 2026 年 12 月 (予定) |
| (2) 事業承継予定日   | 2027 年 4 月 (予定)  |

### 5. 今後の見通し

本件が、当社の 2027 年 3 月期連結業績予想に与える影響は、詳細が確定した段階で速やかに公表いたします。

以上